

中国芯片设计行业现状调研与发展方向分析报告 (2015-2019)

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国芯片设计行业现状调研与发展方向分析报告（2015-2019）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/196460196460.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

第一章 芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业概述

- 一、芯片设计的定义
- 二、芯片设计的特性

第二节 行业界定

- 一、行业经济特性
- 二、细分市场概述

第三节 芯片设计行业发展成熟度分析

- 一、芯片设计行业发展周期分析
- 二、中外芯片设计市场成熟度对比
- 三、细分行业成熟度分析

第二章 国外芯片设计行业发展分析

第一节 全球芯片设计行业发展现状

- 一、全球芯片设计行业产业规模
- 二、全球芯片设计行业产业结构

第二节 全球芯片设计行业基本特点

- 一、市场繁荣带动产业加速发展
- 二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节 主要国家和地区发展分析

- 一、美国芯片设计行业发展分析
- 二、日本芯片设计行业发展分析
- 三、台湾芯片设计行业发展分析
- 四、印度芯片设计行业发展分析

第四节 世界芯片设计行业发展现状分析

第五节 世界芯片设计行业发展形势分析

第六节 2015-2019年世界芯片技术发展趋势分析

第三章 我国芯片设计行业发展现状

第一节 中国芯片设计行业现状

第二节 芯片设计行业发展特点

- 一、产业持续快速发展
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 芯片设计行业发展分析

第四节 中国芯片设计业存在的主要问题分析

第四章 中国芯片设计市场运行分析

第一节 中国芯片设计市场发展分析

一、中国芯片设计市场消费规模分析

二、主要行业对芯片的需求统计分析

三、中国芯片设计市场消费规模分析

四、主要行业对芯片的需求分析预测

第二节 中国芯片制造市场生产状况分析

一、芯片的产量分析

二、芯片的产能分析

三、产品生产结构分析

四、芯片的产量分析

五、芯片的产能分析

第五章 芯片设计产品细分市场分析

第一节 中国芯片细分市场发展趋势分析

一、生物芯片

二、通信芯片

三、显示芯片

四、数字电视芯片

五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

第三节 通讯芯片市场

第四节 汽车芯片市场

第五节 手机芯片市场

第六节 电视芯片市场

第六章 芯片设计产业发展地区比较

第一节 长三角地区

一、竞争优势

二、发展状况

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、发展状况

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、发展状况

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、发展状况

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、发展状况

第七章 芯片设计行业竞争格局分析

第一节 中国芯片设计行业结构分析

一、行业的省份分布概况

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

四、行业规模集中度分析

第二节 芯片设计业竞争格局分析

一、国际芯片设计行业的竞争状况

二、我国芯片设计业的国际竞争力

三、外资企业进入国内市场的影响

四、IC设计企业面临的挑战分析

第三节 我国芯片设计业的竞争现状

一、我国芯片设计企业间竞争状况

二、潜在进入者的竞争威胁

三、供应商与客户议价能力

第四节 芯片设计行业竞争格局分析

第八章 芯片设计企业竞争策略分析

第一节 芯片设计市场竞争策略分析

一、芯片设计市场增长潜力分析

二、芯片设计主要潜力品种分析

三、现有芯片设计产品竞争策略分析

第二节 芯片设计企业竞争策略分析

一、金融危机对芯片设计行业竞争格局的影响

二、金融危机后芯片设计行业竞争格局的变化

三、我国芯片设计市场竞争趋势

四、芯片设计行业竞争格局展望

第九章 世界典型芯片设计企业竞争分析

第一节 高通（QUALCOMM）

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第二节 博通 (BROADCOM)

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第三节 NVIDIA

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第四节 新帝 (SANDISK)

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第五节 AMD

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第十章 芯片设计优势企业竞争分析

第一节 上海华虹

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第二节 中星微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第三节 中芯国际

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第四节 大唐微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

第五节 其他优势企业

- 一、士兰微电子
- 二、有研硅谷
- 三、上海蓝光
- 四、扬州华夏
- 五、深圳方大

第十一章 芯片设计行业发展趋势分析

第一节 发展环境展望

- 一、宏观经济形势展望
- 二、政策走势及其影响
- 三、国际行业走势展望

第二节 相关行业发展展望

- 一、IC制造业展望
- 二、IC封装测试业展望
- 三、IC材料和设备行业展望

第三节 芯片设计行业发展趋势分析

- 一、技术发展趋势分析
- 二、产品发展趋势分析
- 三、行业竞争格局展望

第四节 2015-2019年中国芯片设计市场趋势分析

- 一、芯片设计市场趋势总结
- 二、2015-2019年芯片设计发展趋势分析
- 三、2015-2019年芯片设计市场发展空间
- 四、2015-2019年芯片设计产业政策趋向
- 五、2015-2019年芯片设计技术革新趋势
- 六、2015-2019年芯片设计价格走势分析
- 七、2015-2019年国际环境对行业的影响

第十二章 未来芯片设计行业发展预测

第一节 2015-2019年国际芯片设计市场预测

- 一、2015-2019年全球芯片设计行业产值预测
- 二、2015-2019年全球芯片设计市场需求前景
- 三、2015-2019年全球芯片设计市场价格预测

第二节 2015-2019年国内芯片设计市场预测

- 一、2015-2019年国内芯片设计行业产值预测
- 二、2015-2019年国内芯片设计市场需求前景

三、2015-2019年国内芯片设计市场价格预测

四、2015-2019年国内芯片设计行业集中度预测

第十三章 芯片设计行业投资现状分析

第一节 芯片设计行业投资情况分析

第二节 芯片设计行业投资环境分析

第三节 芯片设计行业投资机会与风险

图表详见报告正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/196460196460.html>